C-20

高密度に面内配向した単層カーボンナノチューブ作製のための ナノチューブ成長時温度の探索

Investigation of growth condition of temperature during nanotube growth for high-density and high-oriented singlewalled carbon nanotubes

○岸田武士1 小川恭正2 笠上智矢1 岩田展幸3

Takeshi Kishida Yasumasa Ogawa Tomoya Kasagami Nobuyuki Iwata

Abstract: The single-walled carbon nanotubes were grown on ST-cut synthetic Crystal substrate by hot-walled chemical vapor deposition method. The temperature was too high to give good results. Nanotubes quality improved after experimenting at different temperatures

1. 背景

近年,電子デバイスは高集積化,低消費電力化が進んでいる.その中で特徴的な電気特性やナノスケールのサイズ,形状から注目されている物質がカーボンナノチューブ(Carbon Nanotube : CNT)である. CNT の熱伝導率は銅の約 10~1000 倍で非常に高いため様々な分野への応用が期待されている[1].また,1 枚のグラフェンシートから成る単層カーボンナノチューブ(Single Walled Carbon Nanotube :SWNT)の電気特性は巻き方(カイラリティ)の違いにより,半導体から金属的性質まで幅広く変化する.我々は,これらの性質を活かしSWNTを用いた電子デバイスの作製を目指している.

電子デバイスに応用するため,電気特性を大きく 変えるカイラリティの制御は必須である.

我々は、SiO₂/Si 基板上に化学気相成長(Chemical Vapor Deposition: CVD)法を用いて SWNT を成長させる際に波長 800 nm の自由電子レーザー(Free Electron Laser: FEL)の照射を行うことにより、FEL のエネルギーと同等のエネルギーギャップ(E_g)を持った直径約 1.04 nm の半導体性 SWNT を選択成長させることに成功している[2].また、人工水晶基板を利用し面内配向にも成功しているが、密度が低い[3].低密度の原因は、触媒金属のパターニングが悪く、触媒が付着している部分と付着していない部分の境界が急峻でないことが原因と考えている.

そこで本研究では、触媒金属を成膜するときのパ ターニング方法をメタルマスクからフォトリソグラ フィに変更することで、金属微粒子の基板への付着 状態が改善され、高密度に面内配向した SWNT が成 長すると考えた.また質の良い SWNT が得られない 理由として SWNT 成長時の温度が高く金属触媒の粒 径が大きいため、SWNT が成長していないことが原 因であると考えた.

2. 目的

フォトリソグラフィでパターニングを行い,品質の 良い SWNT を成長させるための条件として,SWNT 成長時の温度を変化させた.

3. 実験方法・条件・評価方法

ST-cut 人工水晶基板を使用した. 基板処理として, アセトン溶液内で超音波洗浄を5分,15分行った. 続けて,エタノール溶液内で超音波洗浄を5分行い, 清浄な表面を得た. 電気炉を用いて,900°Cで13時 間のアニール処理を行った.

フォトリソグラフィによる触媒金属成膜前のパタ ーニングとして、ポジ型レジスト液を塗布し、スピ ンコート装置を用いて 500 rpm で 5 秒,5000 rpm で 30 秒処理を行い、レジスト液を成膜した.続けて 110°C 120 秒熱を加えてプリベークを行った.その後, パターンの上から紫外線を照射し、現像液で現像を 1 分,純水でリンスを 1 分行った.また,80°C で 3 分間熱を加えてポストベークを行った.

触媒金属の堆積法として真空蒸着法を用いた.触 媒金属として Co を選択した.触媒金属成膜後,フォ トリソグラフィ時のレジスト膜を 50℃ のアセトン 溶液内で超音波洗浄を1分行うことで剥離した.続 けて,エタノール溶液内で1分、純水で1分基板を すすぎリンスを行った。



図1 チャンバー内圧を1 kPa で一定にし,アルゴン/水素ガス雰 囲気中 850 ℃ まで昇温を行った.その後,アルゴン/水素ガス雰囲 気中で 30 分間還元処理を行った.その後揮発させたエタノール を流入させ,SWNT 成長を 10 分間行った.また,エタノールは 100 ml 用意したが,実際に使用したのは 90 ml であった.その後 エタノールの流入をやめて再びアルゴン/水素混合ガスを流入し ながら降温させた.

1:日大理工・学部・電子 2:日大理工・院(前)・電子工学専攻 3:日大理工・教員・電子

その後ホットウォール型CVD装置(HW-CVD装置) を用いて、サンプルだけでなく配管全体を温めるこ とによって炭素源分解を促進し CVD を行った[4]. また、炭素源には脱水エタノール(濃度 99.5%)を用い た.全圧、エタノール濃度を一定とし、CVD 温度を 変化させ、CVD 条件の探索を行った.図1に詳細な CVD 条件を示す.

表1 使用した(a)~(d)の実験条件

サンプル名 SWNT成長時の温度 パターニング方法 触媒金属剥離に用いた液体

а	一定	メタルマスク	アセトン
b	一定	フォトリソグラフィ	剥離液
с	一定	フォトリソグラフィ	アセトン
d	図1のように変化	フォトリソグラフィ	アセトン

以上4枚のサンプルを作成し評価をした.

CVD 後, 走査型プローブ顕微鏡(Scanning Probe Microscope: SPM)のダイナミックフォースモード (Dynamic Force Mode: DFM)により,表面形状の測定 を行い,触媒金属の付着状態,SWNTの成長を確認し た.また,ラマン分光装置を用いて振動解析を行った. ラマン分光により得られた 1590 cm⁻¹付近のグラフェ ンに起因する G-Band と 1270 cm⁻¹~1450 cm⁻¹の欠損 やアモルファスに起因する D-Band, 120~300 cm⁻¹付近 の SWNT 特有の Radial breathing mode(RBM)の有無を 確認した.

4. 結果·考察

HW-CVD による SWNT 成長後の各基板の G-Band と D-Band を確認したラマンスペクトルを図 2 に示 す. G/D 比を比較すると、 (b)が 1.16 と低い. 触媒 金属を剥離する際に使用した剥離液が規定の温度に 達していなかったことで剥離が出来ていなかったこ と原因であると考えている. (a)と(c)を比較するとパ ターニングにフォトリソグラフィを用いた(c)の方が, メタルマスクを用いた(a)より品質が良い. (d)は 30.37 と G/D 比が高く, 品質が良い. 他のサンプルと 共通して異なる条件は, (a)~(c)において SWNT 成長 時の温度が 850℃ で一定であったのに対し, (d)は図 1 で示すように徐々に温度を下げたことである. (c) と比較した際の条件の違いは SWNT 成長時の温度変 化のみなので、品質のよい SWNT を作製するために はSWNT 成長時の温度が実験範囲内にあることが分 かった.

各基板の RBM を確認したラマンスペクトルを図3 に示す.サンプル(a),(c),(d)において RBM ピークを 230 cm⁻¹付近に確認できた.SWNT の直径はそれぞれ, (a)1.06 nm,(b)SWNT なし,(c)1.14 nm,(d)1.09 nm で あった.(a),(c),(d)において SWNT の成長があるこ とがわかった.



(120~300 cm⁻¹)を確認したラマンスペクトル.水晶基板のみのスペクトルを一番下に示す. グラフ中の表に G/D 比を示す.



図 3 (a)~(d) CVD 後の RBM (120~300 cm⁻¹) を確認したラマンス

ペクトル.水晶基板のみのスペクトルを一番下に示す.上に RBM ピークから計算した SWNT の直径[nm]を示す.

5. まとめ

図2,3よりサンプル(d)が他の条件で実験を行った サンプルより品質が良い.これは HW-CVD による SWNT 成長時の温度が,850℃は適切ではなく850℃ 未満での適切な温度の探索が必要であることを示し ている.また剥離の際に剥離液を適切な使用方法で 扱っていなかったので,適切な条件下で剥離液を用 いて,アセトンで剥離を行った時との違いを確認す る必要がある.

6. 参考文献

[1] 飯島 澄男,遠藤 守信,"カーボンナノチュ ーブ・グラフェンハンドブック",コロナ社出版(2011)
[2] K. Sakai *et. al.*, IEICE Trans. Electron. **E94-C**(2011) 1861

- [3] D. Kawaguthi *et. al.*, IEICE technical. 116(311),35-40,(2016)1118.
 - [4] T. Tanaka, et. al., Anal. Chem. 87 (2015) 9467.

図 2 (a)~(d) CVD 後の G-Band (1270 cm⁻¹~1450 cm⁻¹)と D-Band

1:日大理工・学部・電子 2:日大理工・院(前)・電子工学専攻 3:日大理工・教員・電子